MEDIENINFORMATION

ASMPT Semiconductor Segment in Europa und Americas unter neuer Leitung mit Dr. Johann Weinhändler und Jean-Marc Peallat, PhD

ASMPT verstärkt globale Aufstellung

**Regensburg, 21. März 2025 – ASMPT, globaler Markt- und Technologieführer für Hard- und Softwarelösungen in der Semiconductor- und Elektronikindustrie, treibt das Wachstum seiner Semiconductor-Sparte in strategisch wichtigen Märkten weiter voran. Dazu setzt das Unternehmen auf erfahrene Branchenexperten: Dr. Johann Weinhändler übernimmt die Position des Regional Head ASMPT Semiconductor Solutions Europe und Jean-Marc Peallat, PhD, die Position des Regional Head ASMPT Semiconductor Americas. Mit diesen Ernennungen stärkt ASMPT seine Marktposition, baut seine globale Präsenz weiter aus und unterstreicht sein Engagement für Innovation und Kundennähe.**

Zusätzlich zu seiner neuen Position als Regional Head SEMI Europe ist Dr. Weinhändler Geschäftsführer der ASMPT Tochtergesellschaft AMICRA in Regensburg, Deutschland. Dort verantwortet er die Bereiche Vertrieb, Marketing, Business Development und Qualitätsmanagement. Darüber hinaus leitet er den Unternehmensbereich Global Customer Operations. Dr. Weinhändler gilt als angesehener, international ausgerichteter Visionär mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im globalen Vertrieb und Marketing, unter anderem bei Lam Research, Datacon/BESI und Oerlikon Systems.

Jean-Marc Peallat tritt die Nachfolge von Leroy Christie als Regional Head SEMI Americas an. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Elektronikindustrie ist er bestens aufgestellt, um die strategische Entwicklung von SEMI Americas voranzutreiben. Peallat ist zudem General Manager der ASMPT Tochtergesellschaft AEi in Billerica, Massachusetts, wo er die Kundenzufriedenheit durch höchste Qualitätsstandards und innovative Produkte steigert. Während seiner vorherigen Tätigkeit bei Vi Technology trug er zu den globalen Expansionsplänen des Unternehmens bei, bekleidete verschiedene Positionen und leitete zuletzt als Vice President of Sales and Applications internationale Teams.

„Unsere Kunden erwarten weltweit technologische Exzellenz und lokale Nähe zu ihren vertrauenswürdigen Partnern. Mit diesen Neubesetzungen unterstreichen wir unser Engagement, erfahrene Führungskräfte in allen wichtigen Regionen für unser Semiconductor-Geschäft zu gewinnen“, erläutert Robin Ng, CEO bei ASMPT. „Dr. Johann Weinhändler und Jean-Marc Peallat sind beide erfahrene und geschätzte Experten der Branche. Ich bin zuversichtlich, dass sie mit ihrer Expertise unser globales Wachstum weiter beschleunigen und unsere Kundenbeziehungen intensivieren werden.“

„Neben den USA und Asien gewinnt auch die Halbleiterindustrie in Europa zunehmend an Bedeutung. Wir werden hierbei eine zentrale Rolle einnehmen und die Branche mit innovativen Lösungen voranbringen. Seit Langem arbeiten wir eng mit führenden europäischen Halbleiterunternehmen zusammen, um technologische Innovationen zu fördern und Fertigungsprozesse kontinuierlich zu optimieren. Mein Ziel ist es, unser lokales Team weiter zu stärken, um das volle Potenzial der Lösungen von ASMPT SEMI auszuschöpfen. In einer Zeit rasanter technologischer Fortschritte und zunehmender Regionalisierung ist eine starke lokale Präsenz wichtiger denn je," betont Dr. Johann Weinhändler.

**Verfügbares Bildmaterial**

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:   
<https://kk.htcm.de/press-releases/asmpt/>

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Menschliches Gesicht, Person, Kleidung, Mann enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |  |
| **Dr. Johann Weinhändler, Regional Head ASMPT Semiconductor Solutions Europe, und Geschäftsführer von ASMPT AMICRA GmbH in Regensburg (Germany)**  Bildquelle: ASMPT | **Jean-Marc Peallat, PhD, Regional Head ASMPT Semiconductor Solutions Americas, und General Manager ASMPT AEi Inc. in Billerica, Massachusetts (USA)**  Bildquelle: ASMPT |

**Über ASMPT Limited („ASMPT“)**

ASMPT mit Hauptsitz in Singapur ist weltweit führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung. Das Angebot von ASMPT umfasst die Bereiche Semiconductor Assembly und Packaging sowie SMT (Surface Mount Technology): von der Wafer-Beschichtung bis hin zu den verschiedensten Lösungen für Assembly und Packaging empfindlicher elektronischer Komponenten in einer breiten Palette von Endverbrauchergeräten, darunter Elektronik, mobile Kommunikation, Computer, Automobilindustrie, Industrie und LED (Displays). Engste Zusammenarbeit von ASMPT mit seinen Kunden und kontinuierliche Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen erheblich dazu bei, dass ASMPT innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anbietet, mit denen Anwender höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erzielen. ASMPT ist ein Gründungsmitglied des [Semiconductor Climate Consortium](https://www.linkedin.com/showcase/semiconductor-climate-consortium/about/).

**Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf asmpt.com.**

Über ASMPT Semiconductor Solutions (“ASMPT SEMI”)

ASMPT SEMI ist der führende Anbieter von zukunftsweisenden Lösungen für Advanced Packaging und Semiconductor Assembly. Mit ihrem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit bietet ASMPT SEMI ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Mikroelektronikindustrie gerecht werden. Das Expertenwissen umfasst Bereiche wie Flip-Chip- und Wafer-Level-Packaging, fortschrittliche Verbindungstechnologien und vieles mehr. Die hochmodernen Lösungen von ASMPT SEMI ermöglichen es den Kunden, bei der Herstellung ihrer Halbleiterbauelemente eine höhere Leistung, größere Zuverlässigkeit und verbesserte Kosteneffizienz zu erzielen.

Mehr Informationen zu ASMPT SEMI finden Sie auf semi.asmpt.com.

**Pressekontakte:**

Global ASMPT Press Office  
ASMPT Ltd.   
Susanne Oswald  
Rupert-Mayer-Straße 48  
81379 München  
Deutschland  
Tel: +49 89 20800-26439  
E-Mail: [susanne.oswald@asmpt.com](mailto:susanne.oswald@asmpt.com)  
Website: asmpt.com

HighTech communications GmbH  
Barbara Ostermeier  
Brunhamstraße 21  
81249 München  
Deutschland  
Tel.: +49-89 500778-10  
E-Mail: b.ostermeier@htcm.de  
Website: www.htcm.de